

2024第六届深圳国际半导体技术展览会暨半导体应用展会（SEMI-e）|半导体展会《参展入口》

产品名称	2024第六届深圳国际半导体技术展览会暨半导体应用展会（SEMI-e） 半导体展会《参展入口》
公司名称	上海途右展览有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区宁富路288号2幢4128室（注册地址）
联系电话	17317978497

产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

2024第六届SEMI-e 深圳国际半导体技术暨应用展览会以“芯中有算，智享未来”为主题，守正创新向上进阶。展示内容更为丰富，活动体验更加多元精彩，同时将聚合国际化资源，开设“3馆14区”，展会规模超60,000m²，预计将迎来800+企业盛装亮相，展品覆盖芯片设计、晶圆制造与封装、新型显示Mini/Micro-LED、半导体专用设备、第三代半导体、电子元器件、机器视觉与传感器等全产业链，预计吸引60,000+观众到场参观。展会将集中展示芯片及半导体行业及应用的新产品与技术，为企业树立品牌形象，促进贸易合作、市场开发，引领行业趋势，加产、研发、销售互动，深入洞悉半导体市场未来发展新风向，以发展的眼光挖掘未来电子市场的新需求，创新展会内涵，全方位、多层次组织专业观众，为参展企业和参会客商提供了一个技术交流、产品展示和贸易洽谈的平台。上届展会展出面积30000平方米，吸引了全球的500多家企业参展，如：紫光、华为海思、长电科技、中芯、中环股份、振华科技、纳斯达克、中兴微电、华天科技、意法、美埃（中国）、康斐尔、灵动微电子、安森美、吉林华微、华润华晶、立昂微电子、瑞能、英飞凌、CREE、北方华创、中微、沈阳芯源、长江存储、Lam Research、KLA-Tencor、东京电子等等zhiming企业纷纷应邀参加。|

展品范围：

1、半导体材料：单晶硅、硅片、锗硅材料、S01材料、太阳能电池用硅材料及化合物半导体材料、石英制品、石墨制品、防静电材料等；2、半导体设备：半导体封装设备、半导体扩散设备、半导体焊接设备、半导体清洗设备、半导体测试设备、半导体制冷设备、半导体氧化设备等；3、半导体分立器件产品与应用技术等；4、半导体光电器件；5、IC产品与应用技术、IC测试方法与测试仪器、IC设计与设计工具、IC制造与封装；6、集成电路终端产品展会宣传：1、组委会预计印制20万张参观券，寄往国内外厂商及相关协会，并在全国各大专业展览会上派发，邀请参展参观。2、得到了国内多个产业集聚区的相关协

会鼎力支持，每家协会将组织企业参展及当地采购商组团到会采购。3、展会期间将举办高层次的行业研讨会，汇集海内外专家学者，主要探讨与本展有关的各项重要课题，各参展